



平成27年 1月30日

各 位

会 社 名 住友精密工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 三 木 伸 一
(コード番号 6355 東証第一部)
問合せ先 総務人事部長 中 本 圭 一
(TEL. 06-6482-8811)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である住精テクノプロダクツ株式会社（以下「STP」。非上場）を吸収合併することを決議しましたので、下記の通りお知らせ致します。

なお、本合併は、完全子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

STPは、当社環境システム事業部門の製品製造受託及びカスタマーサービス、液晶製造装置の開発・製造・販売、当社子会社であるSPPテクノロジーズ株式会社の製品（プラズマプロセス装置他）の製造受託を主たる事業としておりましたが、当社内での製販技一体化による市場競争力強化、及びグループ全体での経営効率化を図るべく、同社を吸収合併することと致しました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日	平成27年 1月30日
合併契約締結日	平成27年 2月 2日（予定）
合併効力発生日	平成27年 4月 1日（予定）

※本合併は、当社においては会社法第796条第3項に規定する簡易合併であり、STPにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものです。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、STPは解散致します。

(3) 合併に係る割り当ての内容

当社完全子会社との合併であることから、本合併による新株式の発行及び金銭の割当はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

